

公司代码：603595

公司简称：东尼电子

浙江东尼电子股份有限公司
2024 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东尼电子	603595	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁鑫怡	潘琳艳、邵鑫杰
电话	0572-3256668	0572-3256668
办公地址	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号
电子信箱	public@tonytech.com	public@tonytech.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,304,217,979.16	5,301,496,325.00	0.05
归属于上市公司股东的净资产	1,485,875,389.68	1,552,430,319.59	-4.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	832,721,082.96	777,147,843.47	7.15

归属于上市公司股东的净利润	-66,554,929.91	-126,871,630.48	47.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,180,329.92	-135,582,534.22	18.00
经营活动产生的现金流量净额	305,362,582.24	-146,217,433.18	308.84
加权平均净资产收益率(%)	-4.38	-6.66	增加2.28个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.55	47.27
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.55	47.27

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)		22,099				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
沈新芳	境内自然人	32.25	74,970,000		质押	52,847,500
沈晓宇	境内自然人	16.65	38,704,602		质押	12,900,000
张英	境内自然人	5.55	12,901,533		未知	
立讯精密工业股份有限公司	境内非国有法人	2.02	4,693,984		未知	
湖州新型城市投资发展集团有限公司	国有法人	1.92	4,452,868		质押	4,400,000
香港中央结算有限公司	其他	1.60	3,726,448		未知	
上海启态易方投资管理有限公司—启态价值所相 1 号私募证券投资基金	其他	1.21	2,811,800		未知	
胡晓东	境内自然人	0.70	1,620,300		未知	
康帝实业有限公司	境内非国有法人	0.67	1,564,200		未知	
广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司—原始森林天王星私募证券投资基金	其他	0.63	1,469,150		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知沈晓宇系沈新芳之子,沈新芳、沈晓宇为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

1、碳化硅重大合同进展情况

2024年1月5日，公司子公司湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）与下游客户T签订《采购合同之补充协议》，对后续6英寸碳化硅衬底的交付及2023年交付计划未能完成的责任作了重新约定。后续6英寸碳化硅衬底的供应价格及其他要求将按照原《采购合同》及双方另行签订的采购订单为准；东尼半导体按照约定完成1,335片8英寸碳化硅衬底的免费供应后，下游客户T将不再依据原《采购合同》约定主张东尼半导体2023年度供货事宜所涉违约责任。

在后续合同履行过程中，如遇宏观政策、市场环境、产品品质、运营管理等因素影响，可能导致合同无法如期、全面履行或被取消，并承担相应的违约责任，赔偿违约金。公司将积极做好相关应对措施，加强风险管控，保障合同正常履行。敬请投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。（公告编号：2024-002、2024-003）

根据双方的相关事宜沟通会议纪要和执行告知书，补充协议所约定的免费供应下游客户T的8英寸衬底1,335片是东尼半导体未按约定及时足额向天域完成交付的价值补偿，下游客户T按照该等8英寸的价值抵扣尚未支付东尼半导体2023年的货款。2024年双方将根据各自计划审视，视需要重新签署采购协议。